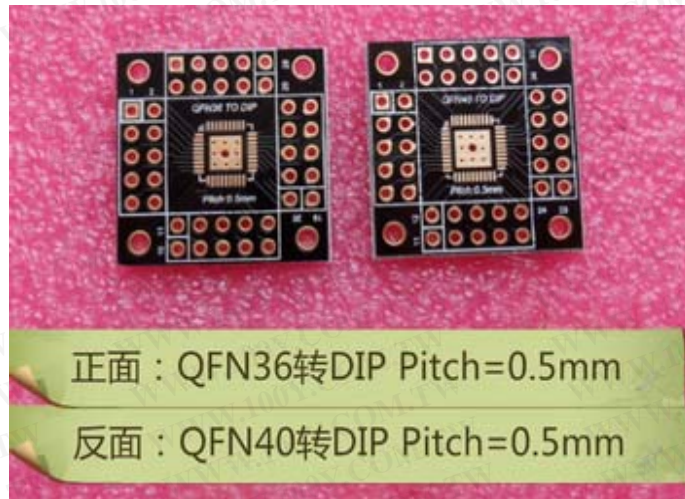


# QFN-36-40-0.5mm

## 轉接板 QFN36/QFN40 轉 DIP P:0.5mm (焊盤沉金)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 產品說明

- 1 板層：2 層板（又稱雙面板或雙層板）  
正面：QFN36 轉 DIP Pitch: 0.5mm ，反面：QFN40 轉 DIP Body: 9x9mm Pitch:0.5mm
- 2 板材：FR4 板材（採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材，軍工品質）該板材的絕緣性，板材的均勻性，銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，板材的阻抗穩定性
- 3 板厚：1.6mm 超厚不易變形
- 4 板色：黑油阻焊層與芯片（IC）封裝同顏色更接近芯片封裝
- 5 焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面鍍金）焊盤與 IC 引腳接觸電阻更小、焊點更牢靠、美觀、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

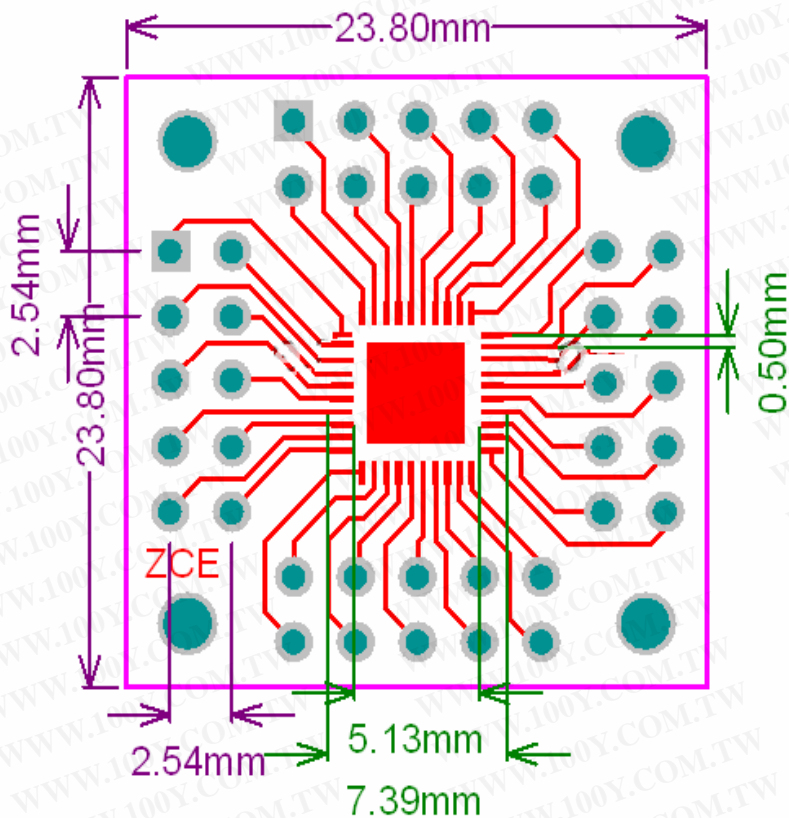
產品用途：本轉接板適用於以下“貼片芯片封裝”轉成插件

QFN36 轉 DIP 尺寸：Body: Pitch : 0.5mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板正面>

QFN40 轉 DIP 尺寸：Body: Pitch : 0.5mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板反面>

<正面> : QFN36 焊盘间距 Pitch : 0.5mm DIP : 2.54mm

转接板正背面尺寸 (如下图) :



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

<背面> : QFN40 尺寸 Body : 焊盤間距 Pitch : 0.5mm DIP : 2.54mm

